

薄膜开关及软性线路的 压接端子

MHFFC106 高弹性母端子



间距: 2.54mm

特点: 重复的插拔情况下提供稳定的插力

适用外壳: MH 系列

MLFC506 低插力母端子



间距: 2.54mm

特点: 提供低插力, 较适合一排内有很多端子的设计

适用外壳: MH 系列

MHFC025 高插力母端子



间距: 2.54mm

特点: 提供高插力, 适合需要较高插力的设计

适用外壳: MH 系列

MLFFSC506 低插力焊接母端子



间距: 2.54mm

特点: 低插力设计。用于直接焊接在软性线路(FPC)或超薄的硬性线路板(PCB)上

MLST241 长焊接公端子



间距: 2.54mm

特点: 端子压接后可将另一端直接焊接在线路板上

MSST141 短焊接公端子



间距: 2.54mm

特点: 端子压接后可将另一端直接焊接在线路板上

其他类型的端子可供选择
请与我们联系索取详情